

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-304090

(43)Date of publication of application : 24.10.2003

(51)Int.Cl.

H05K 9/00

(21)Application number : 2002-109090

(71)Applicant : SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing : 11.04.2002

(72)Inventor : KUWABARA HAJIME  
YAMANE HISANORI

## (54) ELECTROMAGNETIC WAVE SHIELDING MATERIAL AND ITS MANUFACTURING METHOD

### (57)Abstract

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To produce a large electromagnetic wave shielding material exhibiting excellent electromagnetic wave shielding performance and visibility with high productivity by a printing method.

**SOLUTION:** A mesh pattern of resin composition having an average line width of 50  $\mu$ m or less is formed on a transparent base material by gravure printing method, and a metal layer is provided on that pattern thus producing a transparent electromagnetic wave shielding material imparted with conductivity. High conductivity can be ensured by applying electroless metal plating at the time of forming the metal layer. Thickness of the metal layer can be increased quickly by forming an extra metal layer through electroplating on the metal layer formed by electroless plating. When the metal layer is provided by electroless metal plating, the resin composition being patterned preferably contains a component adsorbing a catalytic metal for electroless metal plating or a catalytic metal becoming the substrate of electroless metal plating. A method for manufacturing the electromagnetic wave shielding material is also provided.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号  
特開2003-304090  
(P2003-304090A)

(43) 公開日 平成15年10月24日 (2003. 10. 24)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

H 0 5 K 9/00

識別記号

F I

H 0 5 K 9/00

テ-マコード\*(参考)

V 5 E 3 2 1

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願2002-109090(P2002-109090)

(22) 出願日 平成14年4月11日 (2002. 4. 11)

(71) 出願人 000002093

住友化学工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

(72) 発明者 桑原 一

新居浜市惣開町5番1号 住友化学工業株式会社内

(72) 発明者 山根 尚徳

新居浜市惣開町5番1号 住友化学工業株式会社内

(74) 代理人 100093285

弁理士 久保山 隆 (外2名)

Fターム(参考) 5E321 AA04 BB23 BB32 BB41 GG05  
GH01

(54) 【発明の名称】 電磁波遮蔽材料及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 大型で電磁波遮蔽性及視認性に優れた電磁波遮蔽材料を、印刷法により生産性よく製造する。

【解決手段】 透明基材上にグラビア印刷法により樹脂組成物からなる平均線幅50μm以下の網状パターンが形成され、そのパターン上に金属層が設けられ、導電性が付与されている透明電磁波遮蔽材料が提供される。金属層の形成にあたり、無電解金属メッキを施せば、高度な導電性が確保できる。無電解メッキにより形成した金属層の上に、電気メッキにより追加の金属層を形成すれば、迅速に金属層の厚さを増加させることができる。このように無電解金属メッキで金属層を設ける場合は、パターン化される樹脂組成物は、無電解金属メッキのための触媒金属を吸着する成分、又は無電解金属メッキの下地となる触媒金属を含有していることが望ましい。また、この電磁波遮蔽材料を製造する方法も提供される。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】透明基材上にグラビア印刷法により樹脂組成物からなる平均線幅50 $\mu\text{m}$ 以下の網状パターンが形成され、該パターンの上に金属層が設けられ、導電性が付与されていることを特徴とする透明電磁波遮蔽材料。

【請求項2】樹脂組成物からなる網状パターン上に、無電解金属メッキにより金属層が形成されている請求項1記載の電磁波遮蔽材料。

【請求項3】樹脂組成物からなる網状パターン上に、無電解金属メッキによる金属層が形成され、さらにその上に、電気メッキによる追加の金属層が形成されている請求項1記載の電磁波遮蔽材料。

【請求項4】樹脂組成物が、メッキ触媒を吸着する成分を含有する請求項2又は3記載の電磁波遮蔽材料。

【請求項5】樹脂組成物が、メッキ触媒を含有する請求項2又は3記載の電磁波遮蔽材料。

【請求項6】透明基材上にグラビア印刷法により樹脂組成物からなる平均線幅50 $\mu\text{m}$ 以下の網状パターンを形成し、該パターンの上に金属層を設けることで導電性パターンを形成することを特徴とする透明電磁波遮蔽材料の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、電磁波遮蔽材料及びその製造方法に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】透明電磁波遮蔽材料は、例えば、プラズマディスプレイパネル（以下、PDPと呼ぶ）などから漏洩する電磁波を遮蔽するために、ディスプレイに装着される前面板に使用されるものである。前面板に用いられる電磁波遮蔽材料には、電磁波を効率的に遮蔽する機能のほかに、ディスプレイの表示画面の視認性を低下させないことが求められる。導電性の格子状パターンを有する電磁波遮蔽材料は、ディスプレイ前面板によく用いられるが、高い電磁波遮蔽性と良好な視認性を得るためには、導電性パターンの線幅を小さくする必要があり、例えば、PDPの前面板に使用される材料では、その線幅は通常、約10～50 $\mu\text{m}$ であることが必要とされる。

【0003】かかる格子状パターンを有する電磁波遮蔽材料には、例えば特開平 10-241578号公報に記載されるような、基板上に導電性繊維の格子状編物が積層されている繊維メッシュと呼ばれるもの、例えば特開 2000-137442号公報に記載されるような、基板上に設けられた金属箔が格子状にエッチングされているエッチングシートと呼ばれるもの、例えば特開平 11-354978号公報や特開 2000-13088 号公報に記載されるような、基板上に凹版オフセット印刷法により導電性パターンが形成されている印刷メッシュと呼ばれるものなどがある。

【0004】これらのうち、繊維メッシュは、その格子

が編物であり、伸び縮みしやすいために、ハンドリング性が十分でなく、また格子間隔のずれを生じやすいなどの問題がある。一方、エッチングシートは、PDP前面板用途のような大型の電磁波遮蔽材料を製造する場合に、画面サイズに応じた大面積の金属箔を格子状にエッチングする必要があるため、そのためには大型のフォトリソグラフィー装置が必要なことから、簡便に製造し得る方法とは言えない。

【0005】これに対し、印刷メッシュは、ハンドリングが容易なことや露光装置が必要ないことなどの理由から、比較的簡便に、しかも低い設備コストで製造し得るものである。しかし、大型の基板上に、印刷法により線幅50 $\mu\text{m}$ 以下の格子状パターンを均一に精度よく形成したうえで、高い生産性を確保することは困難であった。例えば、通常のスクリーン印刷で線幅50 $\mu\text{m}$ のラインを印刷しようとした場合、インキのにじみが生じて、目的のラインが得られない。また、凸版や平版を使用する印刷法では、インキの転写量が少ないために、細線を印刷しようとしても版のパターンの再現性が悪く、断線などを生じやすい。

【0006】凹版オフセット印刷法は、細線の印刷に適し、パターンの再現性に優れているものの、印刷インキが凹版からブランケットを介して被印刷物へ転写される方式であるため、印刷インキ／ブランケット／被印刷物の間で選択できる素材の自由度が制限される。また、ブランケットの状態が時々刻々変化することなどに起因して、印刷パターンのムラ発生、線幅の増加、断線などの問題が発生するため、ブランケットの交換を高い頻度で行う必要があり、生産性を高めるのが難しいという問題もあった。

【0007】さらに、印刷メッシュにおいては、高い導電性を確保するために、通常は印刷パターンの表面に金属層を設けることが望ましい。したがって印刷インキには、印刷パターンに選択的にメッキを付けるための工夫も必要である。

## 【0008】

【発明が解決しようとする課題】そこで本発明の目的は、大型で電磁波遮蔽性や視認性に優れた電磁波遮蔽材料を、印刷法により生産性よく製造することにある。

## 【0009】

【課題を解決するための手段】精密なグラビア印刷法を用いれば、樹脂組成物からなる線幅が50 $\mu\text{m}$ 以下の網状パターンを、透明基材上に効率的に印刷することができ、この印刷パターンの上に金属層を設ければ、導電性を付与することができる。金属層の形成方法として、無電解金属メッキ法を用いれば、導電性のない印刷パターン表面にも選択的な金属層の形成を行うことができるので、好ましい。無電解メッキにより形成した金属層の上に、電気メッキにより追加の金属層を形成すれば、迅速に金属層の厚さを増加させることができるので、さら

に好ましい。このように無電解金属メッキで金属層を設ける場合は、パターン化される樹脂組成物は、無電解金属メッキのための触媒金属を吸着する成分、又は無電解金属メッキの下地となる触媒金属を含有していることが望ましい。

#### 【0010】

【発明の実施の形態】本発明では、透明基材上にグラビア印刷により網状パターンを形成する。グラビア印刷法とは、銅などからなる金属のシリンダー又は平板の表面に、写真製版や機械彫刻で凹版を製版し、そこにインキを盛って、そこから直接、被印刷物表面に印刷する手法である。凹版であるために、インキの転写量が平板や凸版よりも多く、精細なパターンを印刷する場合にも断線を生じにくい。また、高速印刷が可能であることから、生産性に優れ、印刷の始めから終了まで安定した印刷物が得られる。版の表面は、傷つきを防止するなどの目的で、硬質クロムメッキが施されていることが多い。

【0011】印刷方式としては、ロール状に巻き取られた基材を連続的に送り出しながら印刷する輪転印刷や、平板又はシートに印刷する枚葉印刷が採用できる。通常、版がシリンダーに設けられている場合には輪転印刷が採用され、また、版が平板に設けられている場合には枚葉印刷が採用される。なかでも、銅のシリンダーに設けられた凹版を用い、プラスチックフィルムへの輪転印刷を採用することが、グラビア印刷の利点を活用するうえで望ましい。

【0012】印刷に用いる透明基材は、各種のプラスチックであるのが好ましく、具体的には、ポリエチレンテレフタレートのようなポリエステル樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレンのようなポリオレフィン樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデンのようなビニル樹脂、ナイロン66のようなナイロン樹脂、トリアセチルセルロースのようなセルロース樹脂、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレートなどが挙げられる。透明基材は、輪転印刷を採用する場合には通常、その厚みが0.01~0.8mmのフィルムであるのが好ましく、より好ましくは0.04~0.3mmの範囲であり、必要により積層されていてもよい。平板やシートへの枚葉印刷を採用する場合には、透明基材の厚みは特に制限されないが、通常50mm以下である。

【0013】また、本発明に用いる透明基材は、染料、色素、顔料などにより着色されていてもよい。多くの場合、着色はディスプレイの色調補正の目的で行われる。透明基材は、その他の添加剤を含有していてもよい。例えば、PDP前面板用途においては、パネルの前面から発生する近赤外線を吸収するための吸収剤を含有することができる。さらに、透明基材の表面には、ハードコート処理、プライマー処理、コロナ処理、プラズマ処理などの処理が施されていてもよい。

【0014】本発明では、このような透明基材に、グラ

ビア印刷法を用いて樹脂組成物からなる網状パターンを形成する。樹脂組成物をパターン化するために用いる印刷インキの種類は、印刷性、印刷条件などに応じて適宜選択すればよいが、具体的には、バインダー樹脂、顔料及び溶剤より構成される蒸発乾燥型インキのほか、熱硬化型、紫外線硬化型、電子線硬化型など、印刷後に化学反応を起こすことで硬化するタイプのインキを用いることもできる。また、これらのインキ（樹脂組成物）は、必要により添加剤を含有することもできる。したがって、樹脂組成物は少なくとも、バインダー樹脂及び顔料から構成されるが、多くの場合、目的に応じた添加剤をも含有する。

【0015】樹脂組成物の組成については、後で詳細に説明するが、バインダー樹脂としては、ロジン樹脂、ブチラール系樹脂、天然ゴム、合成ゴム、ポリエステル樹脂、アミド樹脂、ポリエーテル樹脂、ビニル樹脂、ポリオレフィン樹脂、アクリル樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ウレタン樹脂、セルロース誘導体樹脂などを用いることができる。また、顔料としては、レーキッドCをはじめとするアゾ顔料、フタロシアニン顔料、アントラキノン顔料、インジゴ顔料のような有機顔料、金属、セラミックス、カーボンブラックのような無機顔料、金属超微粒子を担持した高分子微粒子、金属錯体顔料のような無機／有機複合体顔料などを用いることができる。

【0016】さらには必要に応じて、染料、分散剤、無電解メッキの触媒、ワックス、増粘剤、チキソトロピー付与剤などの添加剤を配合することができる。また、印刷インキに使用する溶剤は、印刷条件やバインダー樹脂の溶解性などに応じて適宜選べばよいが、印刷後の乾燥処理において適当な時間で蒸発するものがよい。樹脂組成物の組成は、得られる電磁波遮蔽材料の使用目的に応じて、適宜選択することができる。

【0017】樹脂組成物は、パターン印刷後に無電解金属メッキできるものであることが望ましい。印刷パターンへ無電解メッキを施すには、大きく分けて二つの方法がある。第一の方法は、メッキしたい金属を析出させるための前処理として、印刷パターン上にメッキ触媒を吸着させる方法であり、第二の方法は、メッキの触媒となる成分を予め樹脂組成物に含有させておく方法である。それぞれの場合に好ましく用いることのできる樹脂組成物について、以下に詳しく説明する。

【0018】第一の方法として掲げた、メッキしたい金属を析出させるための前処理として印刷パターン上にメッキ触媒を吸着させる方法では、通常、メッキ浴に材料を浸漬する前に、印刷パターン上に触媒金属イオンや触媒金属の錯体、触媒金属に対して還元性を有する金属イオンなどを吸着させ、その後の処理により、触媒を金属の状態で印刷パターン表面に生成させることになる。このように触媒金属が印刷パターン表面に存在するため、

10

20

30

40

50

そこに無電解メッキが可能となる。具体的には例えば、無電解銅メッキ、無電解ニッケルメッキなどの際には、印刷パターンの表面に、銀イオン、パラジウムイオンのような触媒となる金属のイオンを吸着させ、後にそれを還元して、触媒となる金属を生成させる方法や、印刷パターンにパラジウム／錫錯体を吸着させ、硫酸水溶液中の処理などにより、金属パラジウムを生成させる方法、印刷パターンに2価の錫イオンを吸着させ、塩化パラジウムの塩酸水溶液に浸漬することにより、金属パラジウムを生成させる方法などが採用される。したがって、パターンを形成する樹脂組成物のうち、バインダー樹脂、顔料、添加剤のいずれかに、メッキ金属触媒を吸着するものを用いることが望ましい。

【0019】メッキ触媒を吸着するバインダー樹脂としては、例えば、酸処理やアルカリ処理により比較的容易にエッチングされるエステル結合やアミド結合などを持つ樹脂や、極性の高い樹脂などが挙げられ、具体的には、ポリエステル樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、ポリアミド樹脂、セルロース誘導体樹脂などを用いることができる。また、クラウンエーテル基、イミダゾール基、アミノ基、カルボキシル基のような、金属イオンをキレート

【0020】メッキ触媒を吸着する顔料としては、メッキ触媒を吸着しやすい有機顔料、無機顔料又は有機／無機複合材料を用いることができる。具体的には例えば、チタン、錫、鉄、ニッケル、クロム、コバルト、銀、金、銅、白金族の金属、それらいずれかを主体とする複合材料や合金、それらいずれかの金属の酸化物（酸化銅など）、カーボンブラックなどが挙げられるが、必要に応じて、表面に、クラウンエーテル基、イミダゾール基、水酸基、アミノ基、カルボキシル基のような官能基を導入することもできる。このような顔料は、他の顔料と混合して用いることもできる。なお、白金族金属とは、周期表第8族のうち第5周期及び第6周期に属する元素であって、具体的には、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム及び白金がこれに該当する。本明細書において、以下、白金族というときも同様の意味である。

【0021】この場合の添加剤としては、クラウンエーテル基、イミダゾール基、水酸基、アミノ基、カルボキシル基などの金属イオンをキレートするための官能基を有する化合物が挙げられる。

【0022】また、無電解メッキの第二の方法として掲げた、メッキの触媒となる成分を予め樹脂組成物に含有させる方法では、印刷した基材を触媒液の入った槽に浸漬する必要がないことから、メッキ触媒の非特異的吸着などが起こらず、印刷パターンへの選択的な無電解メ

キが容易となる。

【0023】樹脂組成物にメッキ触媒を含有させるためには、例えば、バインダーとして用いる樹脂に予めパラジウムなどの触媒金属を結合させておくことが考えられる。具体的には例えば、側鎖にクラウンエーテル基、イミダゾール基、水酸基、アミノ基、カルボキシル基のような官能基を持つ樹脂で触媒金属をキレートした有機／無機複合体を形成し、それをバインダーとして用いれば、還元処理により容易に触媒金属を生じ、その後の無電解金属メッキが可能となるので、好ましい。このようなバインダーは、印刷性に優れたバインダー樹脂などと混合して用いることもできる。

【0024】また、顔料としては、メッキする金属よりもイオン化傾向の高い金属や、メッキ触媒としての性質を持つ金属化合物などの微粒子が好ましく用いられる。具体的には例えば、無電解銅メッキを行う場合は、鉄、ニッケル、クロム、金、銀、銅、白金族の金属、これら金属の合金又は酸化物などであり、無電解ニッケルメッキの場合には、金、銀、銅、白金族の金属、ニッケルのような周期律表第8族の金属、これら金属の合金又は酸化物などである。また、金属化合物や、触媒金属イオン錯体などを表面に担持した微粒子を顔料として用いてもよい。例えば、クラウンエーテル基、イミダゾール基、アミノ基、カルボキシル基のような官能基を有するカーボンブラックの表面に、パラジウムイオンをキレートさせた微粒子などを用いれば、パラジウムイオンを還元剤により還元することで無電解メッキが可能となるし、さらには、金属状態のパラジウムや金超微粒子を担持させた高分子微粒子なども、メッキ性に優れた微粒子として利用できる。これらの顔料は、他の顔料と混合して用いることもできる。

【0025】この場合の添加剤としては、酢酸パラジウム、塩化パラジウム、塩化白金、塩化金酸ナトリウム、硝酸銀などが挙げられる。

【0026】以上説明したような、メッキ触媒を吸着する成分又はメッキ触媒となる成分を含有する樹脂組成物は、グラビア印刷法のほか、インキを細い孔から粒の形で射出して、被印刷物に付着させることで画像を形成する方法にも適用することができる。

【0027】樹脂組成物の色は、電磁波遮蔽材料の用途に応じて適宜調整されるが、ディスプレイ前面板用途においては、印刷パターンを黒色とすることが、可視光の反射を抑え、ディスプレイの視認性を高めるうえで好ましい。

【0028】印刷パターンの開孔率は、視認性や電磁波遮蔽性の観点から、50%以上であるのが好ましく、より好ましくは60%以上、さらに好ましくは70%～95%の範囲である。また、パターンの平均線幅は、電磁波遮蔽材料をディスプレイ前面板に適用した場合の視認性の観点から、50μm以下とされるが、好ましくは3

0  $\mu$ m 以下である。

【0029】印刷パターンの形状は、平行四辺形、台形、正方形、長方形、ひし形などを包含する四角形、二等辺三角形、正三角形、直角三角形、直角二等辺三角形などを包含する三角形、五角形、その他のN角形(Nは6以上の整数)、丸型、葉型などの幾何学パターンでもよいし、不定形でもよい。

【0030】印刷後のパターンに形成する金属としては、例えば、銅、ニッケルなどが挙げられる。金属層は単層でもよいし、2層、3層又はそれ以上の層からなる多層であってもよい。最上層は黒色の層とするのが、可視光の反射を抑え、ディスプレイの視認性を高めるうえで好ましい。金属層の厚みは、通常20  $\mu$ m 以下、好ましくは5  $\mu$ m 以下であり、また通常は0.1  $\mu$ m 以上である。

【0031】金属層の形成には、湿式メッキ法が好ましく用いられる。湿式メッキの方法は無電解メッキであってもよく、電気メッキであってもよいが、印刷パターンに均一にメッキを施すことの容易な無電解メッキが好ましく用いられる。印刷パターンに導電性がない場合は、無電解メッキが特に有効である。また、無電解メッキで第一の導電層を薄く形成させた後に電解メッキを行って第二の導電層を形成させることにより、均一な金属被膜を短時間で形成できる。

【0032】印刷パターンの最上層を黒色の層とする場合には、黒色ニッケルメッキ処理や黒色クロメートメッキ処理、スズ、ニッケル及び銅を用いる黒色三元合金メッキ処理、スズ、ニッケル及びモリブデンを用いる黒色三元合金メッキ処理などを施せばよい。また、金属表面の酸化処理や硫化処理により黒色化してもよい。硫化処理や酸化処理は、公知の方法で行うことができる。

【0033】本発明の電磁波遮蔽材料は、ガラス板、プラスチック板などの透明支持体や、粘着剤、フィルムなどに積層して使用することができる。積層方法としては、ラミネート法、プレス法などが採用できる。これらの透明支持体や、粘着剤、フィルムなどは、必要に応じて、反射防止処理、色調補正のための着色処理、近赤外線吸収処理などが施されていることが好ましい。

【0034】以下、本発明を実施する場合の具体的な例を示す。例中、部は重量部を意味する。

【0035】(印刷パターンの形成例)

例1

バインダーとしてポリエステル樹脂50部及びニトロセルロース樹脂50部、顔料として平均粒度が1  $\mu$ m の白金粉末1,000部、並びに溶剤としてイソプロピルアルコール500部を使用し、ロール分散機で顔料の分散を行う。この顔料分散インキを用いて、ポリエステルフィルム上に輪転式のグラビア印刷機により、線幅20  $\mu$ m、ピッチ200  $\mu$ m の格子状パターンを印刷する。赤外線乾燥により溶剤を蒸発させると、透明基材上に樹脂

組成物からなる格子状パターンが完成する。

【0036】例2

1-ビニルイミダゾールモノマー50部に塩化パラジウム(II)1部を溶解させ、そこにメチルメタクリレートモノマー100部を加えて混合する。さらに、メチルエチルケトン500部を加え、開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルを1部添加する。脱気後、60℃で10時間保持し、溶液ラジカル重合させることにより、高分子/パラジウム錯体とする。紫外線照射又は熱処理により、錯体中のパラジウムを還元して、金属パラジウムとする。

【0037】こうして得られる高分子/パラジウム複合体をバインダーとして100部、顔料としてカーボンブラックを50部及び溶剤としてトルエンを500部使用し、ロール分散機で顔料の分散を行う。この顔料分散インキを用いて、アクリルフィルム上にグラビア印刷機により、線幅20  $\mu$ m、ピッチ200  $\mu$ m の格子状パターンを印刷する。赤外線乾燥により溶剤を蒸発させると、透明基材上に樹脂組成物からなる格子状パターンが完成する。

【0038】例3

ビニルメトキシシランを作用させて表面にビニル基を導入した鉄-ニッケル-コバルト酸化物固溶体からなる黒色顔料10部を、メチルエチルケトン500部に分散させ、そこに、2価のパラジウムイオンを配位した1-ビニルイミダゾールモノマー50部を添加する。開始剤として過酸化ベンゾイル0.5部を加え、60℃で24時間重合させることで、顔料の表面にパラジウムイオンを配位したポリ(1-ビニルイミダゾール)を導入する。遠心分離により顔料を分離し、水素化ホウ酸ナトリウムによりパラジウムイオンを還元して金属パラジウムとすることで、表面に金属パラジウムを担持した顔料とする。

【0039】バインダーとしてポリエステル樹脂50部及びニトロセルロース樹脂50部、顔料として上記のパラジウム担持黒色顔料200部、並びに溶剤としてイソプロピルアルコール500部及びトルエン100部を混合し、ロール分散機で顔料を分散させる。このインキを用いて、ポリエステルフィルム上に輪転式のグラビア印刷機により、線幅20  $\mu$ m、ピッチ200  $\mu$ m の格子状パターンを印刷する。赤外線乾燥により溶剤を蒸発させると、ポリエステルフィルム上に樹脂組成物のパターンが完成する。

【0040】例4

ポリエステル樹脂100部、顔料としてカーボンブラック50部、溶剤としてイソプロピルアルコール300部及び添加剤として非イオン性界面活性剤0.1部をロール分散機で混練し、分散する。こうして得られる顔料が分散したインキを用いて、アクリルフィルム上に輪転式グラビア印刷法により、線幅20  $\mu$ m、ピッチ200  $\mu$ m

mの格子状パターンを印刷する。赤外線乾燥により溶剤を蒸発させると、アクリルフィルム上に樹脂組成物のパターンが完成する。

【0041】(印刷パターンへのメッキ処理例)

#### 例5

上記の例1～3で得られる各々の格子状パターン付きフィルムを、50℃に保持した脱脂剤“エースクリーン A-220”〔奥野製薬工業(株)製〕の50g/L溶液に10分間浸漬して脱脂処理した後、100ml/Lの硫酸水溶液に室温で約30秒間浸漬する。その後、100ml/L濃度の無電解銅メッキ液“OPC 750”〔奥野製薬工業(株)製〕に室温で10分間浸漬して、パターン表面に銅被膜を形成する。

【0042】例6

上記の例4で得られる格子状パターン付きフィルムを、50℃に保持した脱脂剤“エースクリーン A-220”〔奥野製薬工業(株)製〕の50g/L溶液に10分間浸漬して脱脂処理した後、1Nの水酸化ナトリウム水溶液に室温で約5分間浸漬する。これを、20ml/L濃度の無電解メッキ用触媒液“TMP アクチベーター”〔奥野製薬工業(株)製〕に室温で5分間浸漬し、次いで150ml

/L濃度の触媒還元液“OPC 150 クリスター”〔奥野製薬工業(株)製〕に室温で5分間浸漬する。その後、100ml/L濃度の無電解銅メッキ液“OPC 750”〔奥野製薬工業(株)製〕に室温で10分間浸漬してパターン表面に銅被膜を形成する。

【0043】硫酸銅5水和物70g、硫酸200g及びイオン交換水を混合して1リットルとする。この銅メッキ液に、上記の銅被膜付き印刷パターンを有するフィルムを室温で浸漬し、0.9Vで5分間の電解メッキ処理を行う。その後、ステンレス鋼板を陰極、印刷フィルムを陽極として、200g/Lの水酸化ナトリウム水溶液中、55℃、0.4Vで2分間の陽極酸化処理を行い、メッキ層表面を黒色化すれば、電磁波遮蔽材料が得られる。

【0044】

【発明の効果】本発明によれば、グラビア印刷法及び無電解メッキ性に優れた樹脂組成物を採用することで、大型の電磁波遮蔽材料を高い生産性をもって製作することが可能となる。そして得られる電磁波遮蔽材料は、大型の陰極線管(CRT)やPDPなどの前面板用途に対して特に有効である。